# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-149521

(43) Date of publication of application: 26.06.1991

(51)Int.CI.

1/1333 G<sub>02</sub>F

G02F 1/133

G<sub>02</sub>F

1/136 BEST AVAILABLE COPY

(21)Application number: 01-289218

(71)Applicant: SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

07.11.1989

(72)Inventor: KITAI KENICHI

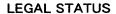
# (54) REFLECTION TYPE PROJECTOR

## (57)Abstract:

PURPOSE: To form the projector to a smaller size and lighter weight and to obtain a projected image which is higher in grade and is uniform by providing a plate member which is adhered or press-welded to the rear surface of an active matrix substrate and has the thermal conductivity higher than the thermal conductivity of the active matrix and a mechanism for cooling the plate member by the forced air flow of the machine body.

CONSTITUTION: The plate member 5 having the thermal conductivity higher than the thermal conductivity of the semiconductor substrate 3 is presswelded to an LCD 1 having the semiconductor substrate 3 as one substrate. The plate member 5 is formed by forming a heat sink on the side face of a thick film plate consisting of beryllia (BeO), silicon carbide (SiC), copper (Cu), molybdenum (Mo), etc., then thinly cutting the part to be press-welded with the LCD 1 by a milling machine, etc. The forced air flow 8 from an axial fan 7 deprives the plate member 5, which is formed thin in order to reduce the thermal resistance of the conduction part, of heat and thereafter the air flow

absorbs the further larger heat quantity by the large area and velocity of flow in the heat sink part. The smallsized and lightweight reflection type projector having the high luminance and grade is formed in this way.....



[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# ◎ 公開特許公報(A) 平3-14952

@Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)6月26日

G 02 F

1/1333 1/133 1/136

5 8 0 5 0 0 8806-2H 7709-2H 9018-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

❷発明の名称

反射型投影装置

②特 顋 平1-289218

20出 頭 平1(1989)11月7日

⑩発明、者.

北井

健 一 大

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電視

⑪出 顋 人 三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地

個代 理 人 弁理

弁理士 西野 卓嗣

外2名

明細音

## 1. 発明の名称

反射型投影装置.

#### 2. 特許請求の範囲

(1)被品スイッチング用トランジスタアレイを基板上に形成したところのアクティブマトリクス 基板のある液晶パネルを用いた反射型投影袋園において、アクティブマトリクス基板の裏面に粘着または圧着されたアクティブマトリクス 基板より 熱伝導率が高い板状部材と、 紋板状部材を気体の強制気流により冷却する機構とを具えたことを特徴とする反射型投影袋図。

#### 2. 発明の詳細な説明のこれには

# (イ)産業上の利用分野、シャニュ

本発明はアクティブマトリクス基板を一方の基板とする液品パネル (以下LCD)によって構成された反射型投影装置に関し、特に小型で高輝度:な画面を実現しうる反射型投影装置に関する。

#### (ロ)従来の技術

従来、自然光を利用した直視型LCDとして、

単結品シリコン(以下 c - Si)上のスイッチングトランシスタの周辺に凹部を設けて、スイッチングトランシスタの誤動作を防止した方式(特公昭 6 1 - 3 8 4 7 2 号公報)や、スイッチングトランシスタを他面に形成した c - Siの一方の面に機械的強度補強のため、保護板を密着させた構造があった。

しかし、C-Siでは結晶成長できる単結晶の大きさなどに制度があるため、直視型LCDにかわって拡大側像が表示できる反射型投影装置が考え出された。

例えば、輝度の高い内部光源からの光を個光ビームスプリッタやダイクロイックミラーで 3 原色に分けて 3 枚以上の L C D に入射及び反射させ、 接射レンズで画像を表示する反射型投影装置(特 開昭 6 1 - 1 3 8 8 5 号公報)が提案されている。

第 7 図に従来の反射型投影装置を示す。 第 7 図において、 ( 1 R ) 、 ( 1 G ) 、 ( 1 ° B ) は透明なガラス基板 ( '2 ) と、不透明な c ー Siよりなる半導体基板 (3) と、ガラス製の勧強板 (4) からなっており、それぞれ赤、緑及び青原色信号に基ずき、各画素部分毎に偏光面の回転を行うしてDである。

光譚 (34) は高輝度のキセノンランプまたは メタルハライドランプから構成されている。

光砥 (34)からの先をだ円面銭 (35)は集 光する。

集光された光は赤外線吸収型の凹レンズ (36)によって平行光に変換される。

平行光は遮光板(37)の関口(37a)に よって、一定断面積に制限された後、可視光だけ を通すパンドパスフィルター(38)で発熱硬と なる赤外線などを除去されて分光系に入射する。

分光系は個光ピームスプリッタ (30) と、育 反射ダイクロイックミラー (31) と、赤反射ダイクロイックミラー (32) と、光路マッチングガラス (33) とからなっている。

光学系により青色光はそれぞれしCD(1B)、赤色光はしCD(1R)、緑色光はしCD

少する。

アクティブマトリクス型 L C D は温度が高くなると、集積したFET間のしきい値電圧 V t h の差が大きくなり、スクリーン上の投射画像の均一性が失われることがあった。

また、 L C D の冷却手段として、 液体による放 熱構造を用いた反射型投影装置は投影装置が大き く低くなる傾向があった。

## (ハ) 発明が解決しようとする課題

このように、c - S (を用いた反射型投影装置の高精細化をはかるために L C Dの冷却に住意を払う必要がでてきた。

そこで、本発明は反射型投影装置を小型軽量に 形成し、より高品位で均一な投射頻像を得ること を目的とするものである。

# (二) 課題を解決するための手段

すなわち、この発明はLCDのc-S1板の裏面に粘着または圧着されたc-Siより熱伝導率が高い板状部材と、熱伝導率の高い板状部材を気体の強制対流により冷却する冷却機構とから構成

Siよりなる半導体基板 (3) と、ガラス製の値 (1·G) に入射し、特定のパターンを持つ函像と

LCD (1R、1G、1B)からの3色の反射 光はズーム投射レンズ (39)に換光された後、 スクリーン (40)に投影されて、直視型しCD に比べて格段に大きな頭像として知覚される。

西面の高精和化と投射画面の高輝度化のために 発熱の要因となる光量がc - Sl上の半導体素子 1個に対して増大する傾向がある。

発熱を伴う反射型投影装置においては投影装置 の冷却が必要である。

半導体が正常に動作するトランジスタの複合温度は120~150℃までであり、第1にはこの温度以下に冷却する。

シリコン半導体は温度が10℃上昇するごとに 故聴の 額度が約2倍になるといわれている。

FETは温度が高くなると、ON、OFF電波が共に大きくなるが、この内、OFF電流が増大するとしてDにおいてリーク電流の増加につながり、スクリーン上の投射画像のコントラストが減

したものである。

(ホ)作用

放熱のしくみは3種類のモード(伝導、対流、 種射)がある。

投射型表示装置において輻射はあまり期待できないので、主に伝導と対流により L.C.D.は冷却される。

伝導部の熱抵抗Rcdは(1)式により求めらいれる。

 $R c d = (l \wedge (\lambda \cdot S)). \qquad (1)$ 

R c d : 液晶一板状部材の熟抵抗 [K/W]... & : 熟流路の長さ、[m]

入:熱流路の部材の熱伝導率:[W/a(K・m)]

S:熱流路の面積。[m \*]。

してDを用いた反射型投影装置おいてしてDの 全面を熱伝導率の良い不透明な会風で関うことは 不可能なので板状部材として薄くて熱伝導率よの 大きな材料を選択して熱抵抗を小さくする必要が ある。

·次に対流部の熱抵抗Rcvは(2)式により求

められる。

 $Rcv=1/(a\cdot S) \qquad (2)$ 

R c マ: 板状部材 - 気体の熱抵抗 [ K / W ]

a: 熱伝達率 [W/(K·m³)]

S: 気体が板状部材と接する面積 [m']

熱伝達率αは自然対流の空気において6~30 W/(K·m³)、流速3~15m/sの強制対 流の空気において10~200W/(K·m³) である。

遠心ファンや軸流ファンを用いた強制対流の方 が自然対流の方より熱抵抗が小さく優れている。

一方面模は一般にヒートシンクと呼ばれる放然 器にて大きくすることができる。

したかって本発明は板状部材に健来のc-Si板の補強の他に伝導放熱器として働かせると共に強制対流を接触させて対流放熱器としても作用させたものである。

#### (へ) 実施例...

第1 図は本苑明の実施例における反射型投影装置の放熱系を示す既要図である。

ム A ℓ N (特開平 1 - 2 2 0 4 6 2 号公報) や窒化アルミニウム表面表面に積層体としてチタン(Ti)、ニッケル(Ni)、金(A u) からなる層を形成した A ℓ N (特開平 1 - 2 2 3 7 3 7、号公報) などを板状部材として用いても良い。

表 1. に代表的な材料の熱伝導率(入)を示す。

表 1

3 . . .

材。料	c – S i	ВеО	SIC	
熱伝導率	1 2 5	2 4 0 .	2 7 0	

-	Cu	C u - W		A 4	,
	1	2 4 0	0.6.5	236	

触波ファン(7)からの強制気流(8)は伝導 部の熱抵抗削減のため噂く形成された板状部材 (5) から熱を奪った後、ヒートシンク部で大き (1)はしCDであり、熱伝導率の低いガラス 基板 (2)と熱伝導率の比較的高い半導体基板 (3)からなっている。

半導体基板 (3) 関に半導体基板より熱伝導率 の高い板状部材 (5) か付着している。

仮状部材(5)の側面にヒートシンク(6)が 設けられ、輸放ファン(7)からの強制気流にさ らされている。

分光系を含む本発明の反射型投影装置の部分断 面図を第2図に示す。

板状部材(5)はベリリア(BeO)、炭化ケイ素(SiC)、銅(Cu)、銅-タングステン(CuーW)、アルミニウム(A ℓ)、モリブデン(Mo)などの厚膜板の側面にヒートシンクを 形成した後、LCD(1)が圧着される部分をフライス盤などで薄く切削加工したものである。

他の材料として表面を酸化した窒化アルミニウ

な面積と流速によりさらに多くの熱量を吸収す

LCD(1)のガラス搭板から離れて赤反射ダイクロイックミラー(32)が配置されている。 赤反射ダイクロイックミラー(32)からの赤、 色の入射光(9)はLCD(1)により特定形状 の反射光(10)として変換される。

また、 第 3 図に示すように板状部材 ( 5 ) はヒートシンク ( 6 ) と分離して形成しても良い。

H 1 P などの焼結方法における町単な形状への 限定や焼結体の切削加工の制限を考えれば、セラミック系の板状部材、(5)を単純な直方体に成形 することは有用である。

セラミック系の板状部材(5)の材料として、 ベリリア(BeO)、炭化ケイ素(SiC)、窒 化アルミニウム(A&N)などがあげられる。

第3 図で板状部材(5)の端部には 2 個または 4 個の金属製のヒートシンク(6)が嵌合されている。

第4回に遠心ファン(11)を利用し、複数の

板状部材 (5) と半導体基板 (3) を接着させた 構造の断面図を示す。

複数の板状部材(5)は金凤製の容器(12)にロウ材(13)でロウ付けされており、一方、 半導体基板(3)にシリコーン樹脂製の接着材 (14)で接着されている。

金属型の容器の側面にはヒートシンク(6)が 同様に 2 個または 4 個嵌合されている。

複数の板状部材(5)で半導体基板(3)と接着することにより、温度変化による板状部材 (5)と半導体基板(3)との剥離を抑制することができる。

第5図に本発明のc−Siを用いたLCDの平 面図を示す。

1 四素に対応する表示電極の複及び艇の外形線の長さと、1 画素に対応するゲートライン (15) 及びドレインライン (16) の中心線 (17) の長さとのそれぞれの酶か 0.9以上なら、有効価素の百分率は81%以上になる。

c - Si中にドレイン (18)、ソース (1

多結晶シリコンが充填され、ドレイン (18) と ソース (19) 関にゲート (21)、補助容量 (20) 上に導電膜 (25) が形成されている。

C V D S i O。 (2 6) かゲート (2 1) 及び 導電膜 (2 5) のある熱酸化 S i O。 (2 4) 上 に積層されている。

C V D S i O . (2 6) においてソース (1 9) 及び導電膜 (2 5) 上にコンタクドホール (2 3) が形成されている。

C V D S i O 。 (2 6) 上に A l からなる表示 電極が 島状に形成され、コンタクトボール (2 3) によりソース (1 9) 及び導電膜 (2 5) に 接続されている。

反射膜として働く表示電極上にポリイミドの配 向膜 (27) が形成されている。

半導体基板 (3) と対向するガラス基板 (2) 上には一面に ITOからなる透明電極 (28) が被替され、さらにその上にポリイミドの配向膜 (27) が形成され、前記配向膜 (27) は液晶 (29) に接している。

9 ) 及び柏助容量 ( 2 0 ) は拡放層として扱けられている。

ゲートライン (15)及びゲート (21) は不 純物をドープした多結晶シリコンで形成され、ソ ース (19) と表示 電極 (22) はコンタクトホ ール (23) で接続されている。

LCDの断面図を第6図に示す。

板状部材 (5) はロウ材 (13) または接着材 (14) によって半導体基板 (3) と結合し、通常の半導体基板 (3) の機械強度の補強のためのみならず、放熱材として働く。

第6図において半導体基板(3)の表面に不純 物が導入され、ドレイン(18)、ソース(1 9)及び補助容量(20)が形成されている。

熱酸化SiO,(24)が半導体基板(3)上に形成されている。

熟酸化 S i O , (24) はソース (19) 上に 穴、ドレイン (18) とソース (19) 同及び補 助容量 (20) 上に凹みが作成されている。

熱酸化SiO。(24)の凹みにはドープした

表示電極(22)は複数のドレインライン(16)、またはゲートライン(15)間にまたがらない方が望ましい。

なぜなら、隣接するラインの信号により表示の コントラストが低下することがあるからである。

第5図のようにAをの表示電極でトランシスタが形成された関のドレインライン及びゲートラインを 図い、有効 頭素 串を 81%以上とすることで c - Si 上のトランシスタのチャネルの 遮光がなされる。

本実施例の構造によれば、電子の移動度μの大きなでーSiを用いているのでアクティブマトリクス芸板の周辺部に高速のシフトレジスタ、ラッチ、ドライバからなる駆動回路を形成できるばかりでなく、アクティブマトリクス芸板内の画案の駆動用トランジスタの大きさを小さくすることが可能になるため、有効画案率の向上が容易にできる。

本発明の実施例においては、c - Siについて 述べたか、LCDのアクティブマトリクス基板が ガラスで形成されたとしても本発明の構成を実現 することができる。

## (ト)発明の効果 ...

して D の 真面を 板状部材により 効率良く冷却できるので、 発熱が問題となる反射型投影装置において 優れた 効果がある。

以上に述べたように本発明によれば、LCDの 植強板に高熱伝導準の材料を用い、強制気流によ り各しCDを冷却したことにより、輝度及び品位 の高い小型軽量の反射型投影装置を作成すること ができる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による反射型投影装置のLCD の冷却機構を示す分解見取図。

第2図は本発明の第1の実施例のLCDの冷却機構の断面図。

第3図は本発明の第2の実施例のLCDの冷却機構の断面図。

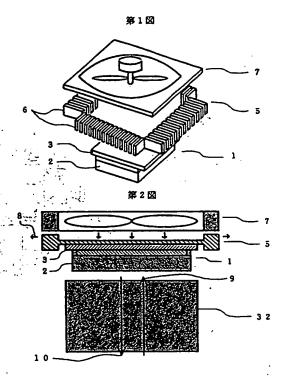
リッタ、 (・3 1) … 背反射ダイクロイックミラー、 (3 2) … 赤反射ダイクロイックミラー、 (3 3) … 光路マッチングガラス、 (3 4) … 光源、 (3 5) … だ円面鏡、 (3 6) … 凹レンズ、 (3 7) … 遮光板、 (3 7 a) … 閉口、 (3 8) … パンドパスフィルター、 (3 9) … ズーム投射レンズ、 (4 0) … スクリーン。

出願人 三洋電機株式会社 代理人 弁理士 西野卓嗣 (外 2 名) 第 5 図は本発明の反射型投影装置に用いられる L C D の 平面図。

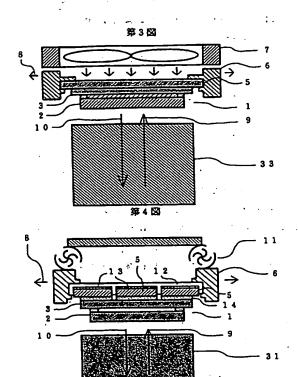
第 6 図は本発明の反射型投影装置に用いられる L C D の断面図。

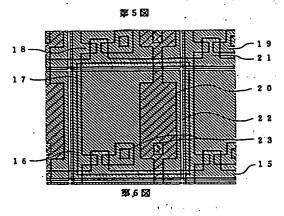
第7回は従来例の反射型投影装置の概要図である。

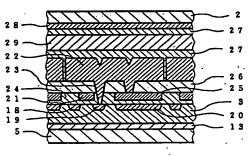
(1) … L C D、(2) … ガラス基板、(3) … 半導体基板、(4) … 植強板、(5) … 板状部材、(6) … ヒートシンク、(7) … 粒流ファン、(18) … 強制気流、(9) … 入射光、(10) … 反射光、(11) … 遠心ファン、(12) … 金属製の容器、(13) … ロウ材、(14) … 接着材、(15) … ゲートライン、(16) … ドレインライン、(17) … 中心線、(18) … ドレインライン、(17) … 中心線、(18) … ドレイン、(19) … ソース、(20) … 額助容量、(21) … ゲート、(22) … 表示電極、(23) … コンタクトホール、(24) … 熱酸化SiO。、(25) … 導電膜、(26) … C V D SiO。、(27) … 促向膜、(28) … 透明電極、(29) … 液晶、(30) … 個光ビームスプ

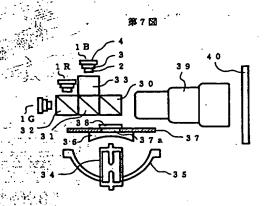


# 特閒平3-149521 (6)









【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成10年(1998)7月31日

【公開番号】特開平3-149521

【公開日】平成3年(1991)6月26日

【年通号数】公開特許公報3-1496

【出願番号】特願平1-289218

【国際特許分類第6版】

G02F 1/1333

1/133 580

1/136 500

[FI]

G02F 1/1333

> 1/133 580

1/136

## 手航街正書 (自発)

平成8年10月29日

特許分及官 蹬

1、事件の表示

平成1年特許顯第289218号

2、 加正をする者

事件との関係 特許出願人

名 称 (188) 三洋電機株式会社

代表於 新野 藤 田

3. 化现人

住 所 群馬県邑梁郡大泉町坂田一丁目 1番 1号

三洋電機棒式会社 情報通信事業本部

氏名 (7679) 介理士 安 賞 耕 二

連絡先: 電話(03)5684-3268 知的財産制駐在



(1)明柳春の「特許請求の範囲」の標。 (2)明御書の「発明の評和な説明」の欄。

5. 加重の内容

(2)4)明細書第2頁第1行を下記の通り描正する。

æ

「 シリコン芸权上のスイッチン」

(2)\*)明期智節2頁節5行を下記の通り機正する。

82

27.

「ランジスタを他面に形成したシリコン恭板の一方の面に」 (2)-)明和書年2頁第8行を下記の通り補正する。

「 しかし、シリコン芸板では結晶成長できる単結晶の」



(2)=)明知書第4 頁第8 行を下記の迫り拍正する。

「発熱の要因となる光量がシリコン基板上の半導件素子」

(2)\*)明柳書第5頁第7行を下記の通り補正する。

一記

「熱構造を用いた投影装置は投影装置が大き」

(2)~)明細警第5頁第10行乃至第13行を下記の通り推正する。

55

「 このように投影装置の高鉛額化をはかるためにLCDの冷却に注意を払 う必要がでてきた。

そこで、本発明は投影装置を小型軽量に」

(2)()明細書第5頁第17行乃至第6頁第1行を下記の通り結正する。

22

「 本発明は、彼品スイッチング用トランシスタアレイか形成されたアクテ ィブマトリクス基根を備えた液晶パネルを用いた投影装置において、前記 アクティブマトリクス基板の裏面に粘着または圧着されたアクティブマト リクス基根より熱伝導率が高い板状的材と、技板状的材を気体の独制気流 により冷却する機構とを具えたものである。」

(2)f)明和書弟7頁第14行を下記の通り補正する。

「 したかって本発明は板状部材に従来の基」 (2)4)明細者第9頁第2行を下記の通り相正する。

「化アルミニウム表面に積層体としてチタン」。 1(2)ょ)明和書第15贝第5行を下配の通り額正する。

元 「きるので、発熱が問題となる投影装置にお」」 (2)+)明柳舎第15頁第10行を下記の通り額正する。

2

「の高い小型程彙の投影変置を作成すること」

 $\mathcal{C}^{\mathcal{F}}$  . The substitute of the substitut and the second of the second of the second the transfer of the same of the same of the

-以 上-

<特許司求の范囲>

「 (1) 液晶スイッチング用トランシスタアレイ<u>が形成された</u>アクティブ マトリクス基板を備えた設品パネルを用いた投影装置において、

前記アクティブマトリクス基位の表面に粘着さたは圧着されたアクティブマト リクス基板より熱伝導率が高い板状部材と、鉄板状部材を気体の強制気流により 冷却する機構とを見えたことを特徴とする<u>投影装置</u>。」

4 20 00 30 340 300 500 540

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

2 010 010 111 0110 11111 000 1110 1110
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.